

征 稿 通 知

第四届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会

(ISMII 2018)



会议时间 2018年7月13-15日

地点 中国桂林

截稿日期 2017年7月5日

官网 www.ismii.org

◆ 会议简介

第四届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会 (ISMII 2018) 定于2018年7月13日至15日在中国桂林市隆重举行。会议主要围绕“机电一体化”“工业信息”等研究领域展开讨论。旨在为机电一体化与工业信息学的专家学者及企业发展人提供一个分享研究成果、讨论存在的问题与挑战、探索前沿科技的国际性合作交流平台。欢迎海内外学者投稿和参会。

◆ 出版检索

1.EI检索: ISMII 2018会议的论文将被EI目录系列期刊 **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)(ISSN: 1757-8981)** 出版, 出版后提交 **EI** 和 **Scopus** 检索。

2.SCI期刊: 推荐10篇优秀论文到SCI期刊, 录满截止, 欢迎投稿!

*所有提交的论文不得少于10页, 只能通过邮箱 **ISMII2015@163.com** 投稿, 并且投稿的时候务必备注SCI。

◆ 征稿主题

- ☑ 算法和数据结构
- ☑ 电气系统
- ☑ 机器学习、智能数据分析和数据挖掘
- ☑ 数学和计算机模拟
- ☑ 系统和自动化
- ☑ 过程控制

◆ 注册费用

类别	注册费 (人民币)
第一篇投稿 (4-6页)	2600元/篇
第二篇投稿 (4-6页)	2400元/篇
团队投稿 (4-6页)	2300元/5-10篇内、2100元/10篇以上
超页费 (第7页起算)	300元/页
仅参会不投稿	1200元/人
仅参会不投稿(团队)	1000元/团体参会3人以上

◆ 会议议程

7月13日	13:00-17:00	注册
7月14日	09:00-12:00	邀请报告
	12:00-14:00	午餐
	14:00-17:30	口头报告
	18:00-19:30	晚宴
7月15日	09:00-18:00	学术考察

◆ 联系我们

联系人: 陈老师
会议网站: www.ismii.org
投稿邮箱: ISMII2015@163.com
通讯电话: 020-28130267/13711322672
QQ: 3341817367
理工科QQ群: 656318215
WeChat: 13711322672
AEIC官网: www.keoaeic.com



陈老师微信



第四届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会

2018年4月17日